502659259 01/30/2014

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2705866

	SUBMISSION TYPE:		NEW ASSIGNMENT				
NATURE OF CONVEYANCE:		ASS	ASSIGNMENT				
CONVEYING PARTY	DATA						
Name Execution Date							
HAJIME NAKAO				01/16/2014			
RECEIVING PARTY [)ATA						
Name:	SEIKO EPSO	SEIKO EPSON CORPORATION					
Street Address:	4-1, NISHI-SH	4-1, NISHI-SHINJUKU 2-CHOME					
Internal Address:	SHINJUKU-K	SHINJUKU-KU					
City:	TOKYO	ТОКҮО					
State/Country:	JAPAN						
Application Number: 14168		14168401					
Application Number: 141684							
CORRESPONDENCE	DATA						
Fax Number: (248)641-0270							
		Phone: 248-641-1600					
Phone:	248-						
Phone: Email:	248- nkna	ıbl@hdp.com					
Phone: Email: <i>Correspondence will L</i>	248- nkna be sent via US Ma	ibl@hdp.com <i>il when the ei</i>	mail attempt is unsuccessful.				
Phone: Email:	248- nkna b e sent via US Ma : HAF	ibl@hdp.com <i>il when the ei</i>					
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name Address Line 1: Address Line 2:	248- nkna b <i>e sent via US Ma</i> : HAF P.O BRY	lbl@hdp.com i <i>il when the ei</i> NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD	<i>mail attempt is unsuccessful.</i> EY & PIERCE, P.L.C.				
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name Address Line 1:	248- nkna b <i>e sent via US Ma</i> : HAF P.O BRY	lbl@hdp.com i <i>il when the ei</i> NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD	<i>mail attempt is unsuccessful.</i> EY & PIERCE, P.L.C.				
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name Address Line 1: Address Line 2:	248- nkna be sent via US Ma HAF P.O BRY BLC	bl@hdp.com iil when the ei NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD OMFIELD HII	<i>mail attempt is unsuccessful.</i> EY & PIERCE, P.L.C.				
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name Address Line 1: Address Line 2: Address Line 4:	248- nkna be sent via US Ma HAF P.O BRY BLC	bl@hdp.com il when the el NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD OMFIELD HII	mail attempt is unsuccessful. EY & PIERCE, P.L.C. E LLS, MICHIGAN 48303				
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name: Address Line 1: Address Line 2: Address Line 4: ATTORNEY DOCKET	248- nkna be sent via US Ma HAF P.O BRY BLC	bl@hdp.com ii when the ei NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD OMFIELD HII	mail attempt is unsuccessful. EY & PIERCE, P.L.C. E LLS, MICHIGAN 48303 9S-003970				
Phone: Email: Correspondence will L Correspondent Name Address Line 1: Address Line 2: Address Line 4: ATTORNEY DOCKET NAME OF SUBMITTE	248- nkna be sent via US Ma HAF P.O BRY BLC	bl@hdp.com ii when the ei NESS, DICK BOX 828 ANT E. WAD OMFIELD HII BRY BRY	mail attempt is unsuccessful. EY & PIERCE, P.L.C. E LLS, MICHIGAN 48303 9S-003970 YANT E. WADE				

PATENT REEL: 032093 FRAME: 0499

護渡証 (Translation/日本語訳)

下記に署名した私/私達、

<u>中尾_元,</u>

は、ある発明を創出し、これについて合衆国特許出願は

□ こに私/私達により署名され。□ に私/私達により(それぞれ)署名され。□ に出願され、出願番号 が交付され、□ PCT 国際出願 として に出願され、その発明は、

流路部品、液体喷射装置および流路部品の製造方法

という名称である。 そして、ここにその受領を認める対価で: 私/私達は、当該発明/出願について、合衆国とその属領及び 全ての外国に於ける全面的かつ独占的な権利;合衆国とその属 領及び全ての外国に於いて発行される特許証に関わる全ての権 利、所有権、利益; 一部継続出願、継続出願、分割出願、差替 え出願、再発行出願、特許期間延長等、合衆国とその属領及び 全ての外国に於いて既に出願されたか若しくは今後出願される 特許に関わる全ての権利;そして、国際条約、同盟、契約、法 令、協定(将来制定されるものを含む)に基づく全ての優先権 を伴う一切の権利;を、日本国東京都新宿区西新宿二丁目4番 1号に住所を有するセイコーエプソン株式会社、その後継者、 譲受人及び法定代理人に対して、売却、譲渡、移転するものと する。

さらに、私/私達は、セイコーエプソン株式会社、(以下譲受人 と言う) が単数ないしは複数の当該発明(以下当該発明という) に関わる特許権を、自己の名により、合衆国とその属領及び全 ての外国に於いて出願し、特許を受けること; またこの譲渡証 の意図と目的を誠実に実行することを求められた場合、下記に 署名した私/私達が、当該譲受人、その後継者、その被譲渡者、 及び法定代理人の費用負担にて、一部総続出願、継続出願、分 割出願、差替え出願、再発行出願、特許期間延長等を行い、合 法的宣誓書、譲渡証、委任状等の書類を作成し、あらゆる法的 または準法的訴訟手続に於いて証言を行うこと;当該発明とそ の経緯に関連して、下記に署名した私/私達が知り得た全ての 事実を、当該譲受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に連 絡すること;そして当該譲受人、後継者、被譲渡者、及び法定 代理人が、当該発明の特許権の適切な保護、維持、権利行使す るために望ましいと考慮すること、また、当該発明に関わる特 許出願に際し、当該讓受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理 人に対して法的権限を付与することが望ましいと考慮すること について、可能な限り行うことを承諾する。

Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I/WE, the undersigned,

Hajime NAKAO,

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

executed by ME/US on even date herewith,
executed by ME/US on , (respectively),
filed on and assigned Serial No.
filed as International Application No. filed on and entitled:

FLOW PATH COMPONENT, LIQUID EJECTING APPARATUS, AND METHOD FOR MANUFACTURING FLOW PATH COMPONENT

Do hereby sell, assign and transfer to SEIKO EPSON CORPORATION, having a place of business 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan its successors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive right to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right, title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations-in-part, continuations, divisions. substitutes, reissues, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts. and treaties:

Agree that SEIKO EPSON GORPORATION hereinafter referred to as Assignee, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said inventions, hereinafter referred to as said invention, in its own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that, when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assignee, its successors, assigns and legal representatives. the undersigned will execute continuations-in-part, continuations, divisions. substitutes. reissues, extensions thereof, execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quasi legal proceedings; communicate to said Assignee, its successors, assigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof; and generally do everything possible which said Assignee, its successors, assigns, or logal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignee, its successors, assigns, or legal representatives; and

SEIKO EPSON Ref.No.:J0173862US01

そして、私/私達は、この書面により譲渡された権利や財産に影響する、如何なる譲渡、授権、抵当権、ライセンス等その他の協定も他の第三者との間で行っていないこと; 下記に署名した私/私達によって、この書面に記載されている権利が所有されていることを、当該譲受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に対して誓約するものである。

さらに、下記に署名した私/私達はこの譲渡書は英語の部分の表現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私/私達は下記日付で署名する。

Covenant with said Assignee, its successors, assigns, or legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by the undersigned, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by the undersigned.

I/WE, the undersigned do further agree that this Assignment is to be construed solely according to the terms of the English language portions thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunto set MY/OUR signature seal on the date indicated below.

唯一または第一発明者名の正式氏名		Legal name of sole or first inventor	
中尾 元		Hajime NAKAO	
発明者の署名	目付	Inventor's signature	Date
冲尾 元	2014年1日16日	I dajimo Nakro.	Jan 16,2014
第二共同発明者の正式氏名(いる場合)		Legal name of Second joint inventor, if any	
第二共同発明者の署名	目付	Second Inventor's signature	Date
第三共同発明者の正式氏名(いる場合)	00000000000000000000000000000000000000	Legal name of Third joint inventor, if any	00000000000000000000000000000000000000
第三共同発明者の署名	日付	Third Inventor's signature	Date
第四共同発明者の正式氏名(いる場合)		Legal name of Fourth joint inventor, if any	
第四共同発明者の署名	日付	Fourth Inventor's signature	Date
第五共同発明者の正式氏名(いる場合)	nnanannananananananananananananananana	Legal name of Fifth joint inventor, if any	**************************************
第五共同発明者の署名	日付	Fifth Inventor's signature	Date
第六共岡発明者の正式氏名(いる場合)		Legal name of Sixth joint inventor, if any	
第六共同発明者の署名	日付	Sixth Inventor's signature	Date
第七共同発明者の正式氏名(いる場合)		Legal name of Seventh joint inventor, if any	
第七共同発明者の署名	日付	Seventh Inventor's signature	Date
第八共同発明者の正式氏名(いる場合)		Legal name of Eighth joint inventor, if any	
第八共同発明者の署名	日付	Eighth Inventor's signature	Date

Page 2 of 2